

## 供应：底部填充胶

产品名称	供应：底部填充胶
公司名称	东莞市翔森电子材料有限公司
价格	85.00/支
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇锦厦社区锦新街4巷30号
联系电话	0769-85893925 18002766932

## 产品详情

### 产品简介及用途

DK-3053是一种单组份、快速固化的低卤改性环氧胶粘剂，为CSP(FBGA)和BGA而设计的返修的底部填充胶。它能形成一致和无缺陷的底部填充层，能有效降低由于芯片与基板的热膨胀系数不匹配或外力造成的冲击，对芯片带来的损害。